

硅中氧的 FTIR 研究 *

马碧兰¹⁾ 朱景兵²⁾ 邬建根¹⁾
张继昌³⁾ 周寿通⁴⁾ 屈逢源¹⁾

(¹)复旦大学物理系, 上海, 200433;

²⁾中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家实验室, 上海, 200083;

³⁾同济大学物理系, 上海, 200092;

⁴⁾上海无线电十七厂, 上海, 200010)

摘要: 对不同氧含量的硅片在 300 K 到 4.2 K 温度范围进行红外吸收测量表明: 低温 (80~4.2 K) 下硅的红外吸收谱中 1127 cm^{-1} 处的吸收是硅中氧的吸收峰.

关键词: 硅, 氧, 红外吸收.

引言

对硅中氧的红外吸收仍存在着一些不一致的看法. 室温下硅中的氧在 1106 cm^{-1} 处有较强的吸收, 这是由填隙氧的 Si-O 键反对称伸张振动引起的, 此峰在温度降低时向高频方向移动. 当温度降到约 120 K 或更低时, 则出现 1127 cm^{-1} 和 1136 cm^{-1} 两个吸收峰, Mead^[1] 和许振嘉^[2] 等认为这两个峰都是硅中氧引起的, 而 Pardhan 等^[3] 认为 1127 cm^{-1} 的吸收是晶格振动的三声子 [2TO(Γ)+TA(L)] 吸收引起. 为此, 本文作者在这方面进行了进一步的实验和研究.

1 实验

用 Bruker IFS-113V 型傅里叶变换红外光谱仪进行硅中氧的红外吸收测量. 波长范围为 $400\sim2000 \text{ cm}^{-1}$, 样品用流动的液氮致冷, 同时用可自动控温的电阻加热器变温.

双面抛光硅样品分三类: 第Ⅰ类是含氧量较高厚度较薄的硅样品, 该样品从直拉单晶锭切取, 电阻率为 $0.1\sim10 \Omega\cdot\text{cm}$, 厚度为 $0.1\sim1.0 \text{ mm}$; 第Ⅱ类样品含氧量很低(低于红外吸收的检测极限)而厚度较厚, 该类样品从真空区熔单晶锭切取, 电阻率为 $10^2\sim10^4 \Omega\cdot\text{cm}$, 厚度均为 10 mm ; 第Ⅲ类样品也是真空区熔单晶硅, 其电阻率和厚度与Ⅱ类样品相同,

本文 1991 年 5 月 28 日收到, 修改稿 1991 年 10 月 20 日收到.

* 红外物理国家重点实验室部分资助课题.

为了引入少量氧，对该类样品在高纯 N_2 气氛下进行热处理（闪光退火， $1050^\circ C$, 2 min），这时硅片表面自然氧化层（约几到几十 \AA ）中的氧将向硅片内部扩散，使硅片含氧量低于检测极限。对这三类样品在 $300\sim 4.2\text{ K}$ 温度下分别进行红外吸收测量和分析。

2 结果与讨论

2.1 第Ⅰ类样品的红外吸收

第Ⅰ类样品以 1 号样品 ($\rho = 0.32 \Omega \cdot \text{cm}$, $d = 0.354 \text{ mm}$) 为例，在 $300\sim 80\text{ K}$ 下的红外吸收分别如图 1 和图 2 所示。由图 1 和图 2 可知，低温下 1127 cm^{-1} 峰是由氧引起的吸收峰。

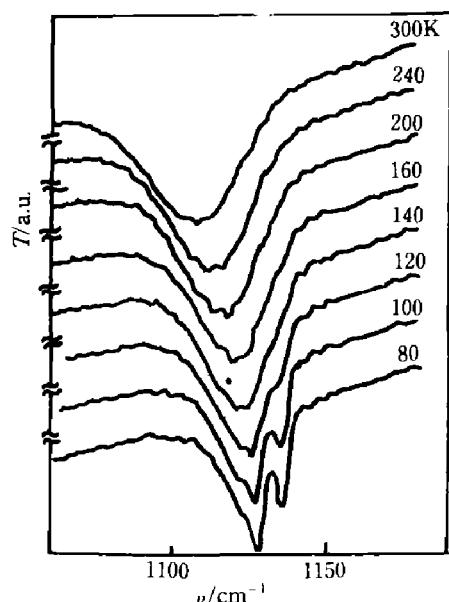


图 1 1号样品在 $300\sim 80\text{ K}$ 区间的红外透射谱

Fig. 1 IR transmission spectra of sample 1 at $300\sim 80\text{ K}$

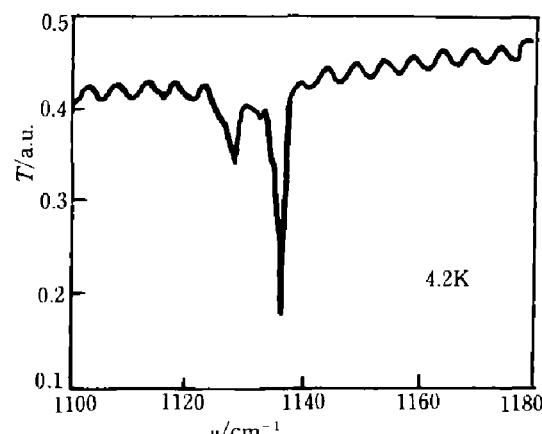


图 2 1号样品 4.2 K 时的红外透射谱

Fig. 2 IR transmission spectrum of sample 1 at 4.2 K

按室温下红外吸收计算硅中氧浓度公式 $[O] = 3.03 \times 10^{17} \alpha \text{ cm}^{-3}$ ^[4]，从图 1 中可得到 $[O] \approx 0.63 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ； 80 K 下按公式 $[O] = 1.17 \times 10^{17} \alpha \text{ cm}^{-3}$ ^[4]（其中 $\alpha = \alpha_{1127} + \alpha_{1136}$ ），可得 $[O] \approx 0.70 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ； 4.2 K 按公式 $[O] = (1\sim 2) \times 10^{16} \alpha \text{ cm}^{-3}$ ^[2,4]（其中 $\alpha = \alpha_{1136} + \alpha_{1127}$ ），从图 2 可得 $[O] \approx (0.33\sim 0.65) \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ 。三种温度下测得样品中氧浓度值基本相符，再次表明 1127 cm^{-1} 吸收峰是氧峰。

2.2 第Ⅱ类样品的红外吸收

第Ⅱ类样品以 5 号样品 ($\rho = 3940 \Omega \cdot \text{cm}$, $d = 10 \text{ mm}$) 为例，在 300 K , 4.2 K 下的红外吸收谱如图 3 和图 4 所示。图 3 所示低温 20 K 和 4.2 K 下半宽度为 62 cm^{-1} 的 1136 cm^{-1} 处吸收带是图 4 所示室温下半宽度为 64 cm^{-1} 的 1123 cm^{-1} 处吸收带移动而来。这表明低温下硅红外吸收谱中 1136 cm^{-1} 处的宽吸收带是晶格吸收带。

2.3 第Ⅲ类样品的红外吸收

第Ⅲ类样品在 $1050^\circ C N_2$ 气氛下经 2 min 热处理时，硅片表面自然氧化层中的氧在高

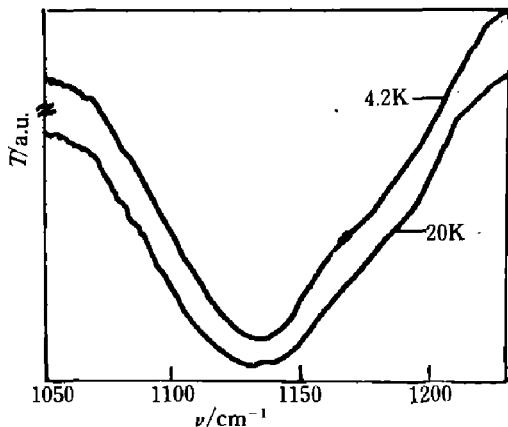


图 3 5 号样品在 20 K 和 4.2 K 时在 1136 cm^{-1} 处的吸收带

Fig. 3 1136 cm^{-1} absorption band of sample 5 at 20 K and 4.2 K

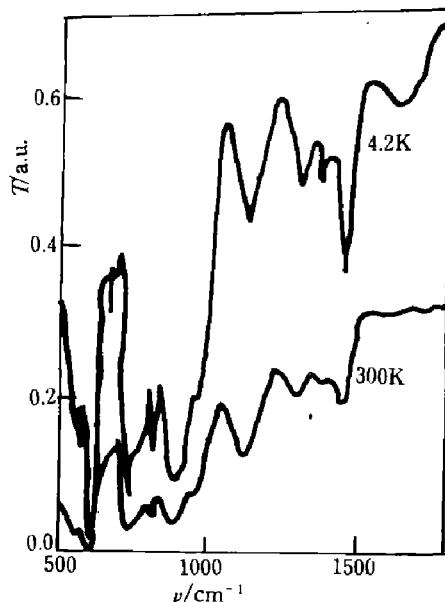


图 4 5 号样品在 300 和 4.2 K 下的红外透射谱

Fig. 4 IR transmission of sample 5 at 300 K and 4.2 K

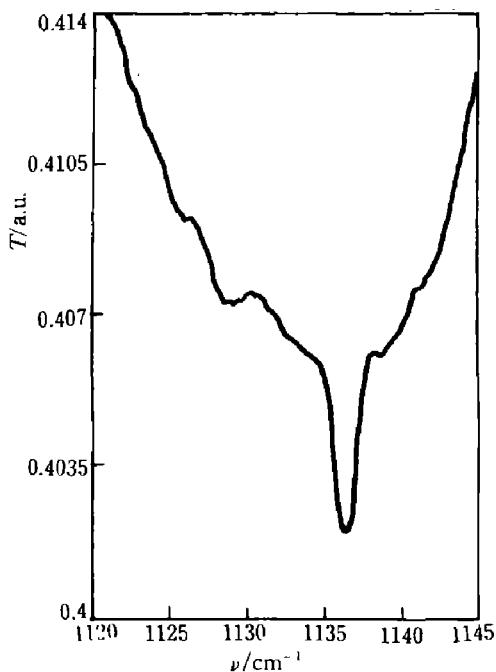


图 5 2 号样品 20 K 时的红外透射谱

Fig. 5 IR transmission spectrum of sample 2 at 20 K

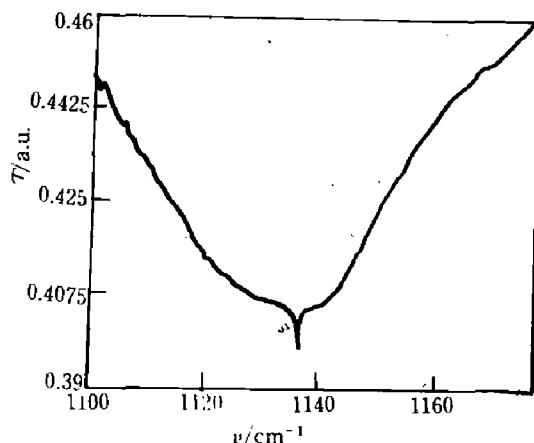


图 6 2 号样品 4.2 K 时的红外透射谱

Fig. 6 IR transmission spectrum of sample 2 at 4.2 K

温下将向硅片体内扩散。单位表面积扩散进入硅片内氧的量 Q 可用恒定表面浓度的扩散公式 $Q = 2N_s \sqrt{Dt/\pi}$ 来计算。其中 N_s 是硅片表面氧的恒定浓度，取该温度下氧在硅中的固体浓度 $N_s = 5 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ [5]， D 为该温度下氧在硅中的扩散系数 $D = 10 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$ ，可得 $Q = 0.62 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2}$ ，考虑到相对两表面同时扩进氧，样品厚为 1 cm，因此扩散进入样品中氧的平均浓度为 $[O] = 1.24 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ 。该类样品以 2 号样品 ($\rho = 900 \Omega \cdot \text{cm}$, $d = 10 \text{ mm}$) 为例，在 20 K 和 4.2 K 时的红外吸收谱分别如图 5、6 所示。图 5 清楚地表明，在多声子吸收带 1136 cm^{-1} 上同时还叠有 1136 cm^{-1} 和 1127 cm^{-1} 两个尖锐小

峰，而图3中没有。同样，图6中所示2号样品在4.2K时吸收谱中的 1136 cm^{-1} 吸收带上也叠有 1136 cm^{-1} 处的尖锐小峰，而图3中也没有。考虑到第Ⅱ类和第Ⅲ类样品只是氧含量有些微差别，其它条件完全一致，可以认为叠在 1136 cm^{-1} 宽带(半宽带约 60 cm^{-1})上的 1127 cm^{-1} 和 1136 cm^{-1} 两个尖锐小峰都是由硅中氧引起的。按图5中叠在 1136 cm^{-1} 宽带上的 1136 cm^{-1} 和 1127 cm^{-1} 两个小峰，采用4.2K下红外吸收计算硅中氧浓度公式 $[O]=(1\sim 2)\times 10^{16}\alpha\text{ cm}^{-3}$ ^[2,4]，可得红外吸收法测得硅样品中氧浓度 $[O]=(1.5\sim 3.0)\times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ ，这也与前面热扩散法计算值大致相符。进一步表明低温下 1136 cm^{-1} 处宽吸收带是晶格吸收，而叠在此宽吸收带上的 1127 cm^{-1} 和 1136 cm^{-1} 处两个尖锐小峰都是硅中氧的吸收峰。

参考文献

- 1 MEAD. *Applied Spectroscopy*, 1980, **34**(2): 171
- 2 许振嘉等. 物理学报, 1980, **29**(7): 867
- 3 Pardan et al. *Infrared Physics*, 1987, **27**(4): 207
- 4 田岛道夫. 应用物理(日), 1984, **53**(6): 504
- 5 原撤 et al. *Handbook of VLSI Process Data (In Japanese)*, 日本东京都, 元山裕孝 ed., 1982, 188

FTIR STUDY OF OXYGEN IN SILICON*

Ma Bilan¹⁾, Zhu Jinbin²⁾, Wu Jiangen¹⁾

Zhang Jichang³⁾, Zhou Shoutong⁴⁾, Qu Fengyuan¹⁾

(¹)Physics Department, Fudan University, Shanghai 200433, China;

²)Laboratory for Infrared Physics, Shanghai Institute of Technical Physics,

Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200083, China;

³)Physics Department, Tongji University, Shanghai 200092, China;

⁴)Shanghai No. 17 Radio Factory, Shanghai 200010, China)

Abstract: Silicon crystals of different oxygen contents have been investigated by means of infrared absorption spectroscopy at 300K and 4.2K. It is seen from the experiments that the absorption band at 1127 cm^{-1} at low temperatures ($80\sim 4.2\text{ K}$) is due to oxygen absorption.

Key words: silicon, oxygen, infrared absorption.

* The project partly supported by the National Laboratory for Infrared Physics, Chinese Academy of Sciences.